常州同惠电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

投资者关系活动类别

- √特定对象调研
- □业绩说明会
- □媒体采访
- □现场参观
- □新闻发布会
- □分析师会议
- □路演活动
- □其他

投资者关系活动情况

活动时间: 2024年10月31日

活动地点:线上网络和电话调研

参会单位及人员: 开源证券股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、长 江证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、第一创 业证券股份有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、深圳中天汇富基金管理有限 公司、上海天驷资产管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、上海高特 佳投资管理有限公司、上海冰河资产管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、 晨鸣(青岛)资产管理有限公司、九泰基金、果实资本、国泰君安自营部、江苏 威博液压股份有限公司、易知(北京)投资有限公司、北京星允投资管理有限公

司、北京青创伯乐投资有限公司。

上市公司接待人员:董事会秘书王恒斌先生、证券事务代表刘敏捷先生。

三、 投资者关系活动主要内容

问题 1、公司 2024 年前三季度业绩增长的动力是什么?

回复:尊敬的投资者,您好!2024年前三季度公司的营收同比增长了13.9%,公司的五大类产品元件参数测试仪器、安规线材测试仪器、微弱信号检测仪器、电力电子测试仪器和其它类测试仪器在2024年的前三季度同比都是呈现正向增长状态,其中,电力电子测试仪器同比增长较多,达到61.35%。从销售渠道开看,分销增速较快;从市场分布来看,公司华南片区增长最多,同比增加了23.31%。因此说,随着国家一系列促消费、稳增长的政策不断落地,国内的经济形势逐步好转,电子行业尤其是消费电子复苏明显。

谢谢关注!

问题 2、2024年公司有哪些新品推出,请简要介绍一下?

回复: 尊敬的投资者,您好!公司在2024年前三季度,围绕新能源和第三代半导体功率器件测试领域推出了一系列新产品,主要新产品如下:

- (1) TH66XXX 系列回馈式源载系统,从基础的 200V 扩展到 500V、750V 和 1000V。双向电源与可回馈式负载融为一体,广泛应用于光伏逆变器、电动车充电器/充电桩/驱动器、电力电子组件等新能源领域产品的参数测试。
- (2) TH1779 50A 电感直流偏置电流源,最大可叠加到 400A,是对公司原有行业知名的 120A 电感偏流特性测试系统的重大迭代,主要应用于新能源汽车,充电桩、储能等领域大功率电感器件偏流特性的分析和测试。
- (3) TH51X 系列半导体 C-V 特性分析仪,组合集成了阻抗分析、电源系统、嵌入式 SMU 于一体,可以满足二极管、三极管、MOS 器件和 IGBT 模组的 CV 特性分析,是半导体生产线快速分选以及实验室研发与分析的综合解决方案。
- (4) TH71XX 系列可编程电源系统,采用线性放大技术设计,具有高稳定性、低杂波的卓越性能以适应高精密的电源测试需求,广泛应用于网络通讯、音视频设备、监控设备、以及模拟各种电源的正常和异常的交流输入情况等。

谢谢关注!

问题 3、公司在新能源汽车领域的 IGBT 业务拓展情况如何?

回复: 尊敬的投资者,您好!公司在新能源汽车领域的业务包括电控、电机和电池的测量仪器均有布局,如LCR数字电桥、精密阻抗分析仪、安规线材测试仪器。此外,公司还提供电力电子测试类仪器,如程控电源、程控负载和功率计,适用于电池、逆变器、储能等测试。公司近年来战略转向功率半导体领域,支持第三代功率半导体的参数测试,包括第三代半导体器件高压 PIV 特性、C-V 特性测试等高端测试仪器,并在第三代半导体器件动态性能测试、静态性能测试等领域形成了较为完整的布局。

谢谢关注!

问题 4、公司与东南大学合作的先进功率芯片测试技术联合研发中心,目前的研究进展情况如何?

回复:尊敬的投资者,您好! 2023 年 3 月,公司和东南大学签署了《东南 大学一同惠电子先进功率芯片测试技术联合研发中心合作协议》,公司向东南大 学三年累计提供研发经费总额为人民币 1,000 万元。2023 年度公司已投入 500 万元,2024 年度投入 200 万元。目前合作按照计划稳步进行,相关项目已展开,并已取得初步成效。本次合作,使双方达成在"先进功率芯片测试技术"的产学研深度融合专项合作,建立了校企产学研紧密结合的长效机制,充分发挥校企双方优势,推动合作成果落地应用,有利于推动企业在功率芯片测试尤其是宽禁带功率芯片测试领域的高速高质量发展,提高公司在电子测量仪器行业的核心竞争力和持续经营能力,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。目前公司与东南大学正在功率半导体器件尤其是第三代半导体器件方面的合作项目包括半导体器件动态性能测试、静态性能测试、晶圆及封装器件可靠性测试、第三代半导体器件动态性能测试、静态性能测试、晶圆及封装器件可靠性测试、第三代半导体器件高压 PIV 特性测试等高端测试仪器方面。这些项目的合作推进及未来相关产品的推向市场,一定会对公司在半导体器件测试领域的深入发展和营收增长起到重要的作用。

谢谢关注!

问题 5、公司未来在产品渠道方面有哪些发展计划?

回复: 尊敬的投资者, 您好! 目前公司在国内建立了完善的经销商服务体系, 为客户营造便捷、专业、高效的购买和服务体验, 以最短时间满足客户需求。公司在全国各地现有签约一级经销商 40 多家, 未来我们会从地域和产品两个维度开拓经销商队伍, 以进一步增加市场的覆盖率。此外, 公司未来会积极开拓国际市场, 促进海外市场占比的持续提升。

谢谢关注!

常州同惠电子股份有限公司董事会 2024年11月1日